

# 聯絡人

投資人關係 +886 3397 5999 ext. 1204 ir@winfoundry.com

# 穩懋半導體公告 2018 年第三季自結財務報告

2018年10月23日

穩懋半導體,全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司,已於今(23)日公告 2018 年第三季自結財務報告。

# 2018 年第三季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 40.66 億元,較前季減少 11%,較去年同期減少 8%
- ◆ 本季合併毛利率為 25.6% · 較前季減少 6.8 個百分點 ; 本季營業淨利率 10.6% · 較前季減少 10.1 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 4.29 億元,較前季減少 55%,較去年同期減少 65%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 6.98 億元,較前季減少 23%,較去年同期減少 40%; 每股盈餘為新台幣 1.70 元,前季為新台幣 2.16 元

#### 2018 年第四季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第四季營收可能較第三季成長 mid-single digit。
- ◆ 預計第四季毛利率約與第三季相當。

# 管理者評論

"回顧穩懋2018年第三季,部分客戶因於上半年提前備貨、或因面臨產品新舊交替、或因需求不振,穩懋經歷了客戶在不同的應用領域同時面臨庫存調整的情況下,營收較上一季下滑11%,比較去年同期則下滑8%,累積前三季營收則仍有年成長14%的表現。第三季因產能些微增加及銷量下滑,產能利用率自上一季的85%下降到60%,再加上折舊費用持續增加及產品組合劣於上一季的情況之下,毛利率為25.6%,較上一季下滑了6.8個百分點。第三季及累積前三季的EPS分別為新台幣1.70元及5.59元。

每年下半年往往是客戶積極為未來的市場需求做準備的季節,通常客戶多在這個時候為明年終端機種的 Design-in 進行產品研發的階段,在穩懋的技術及產能支援之下,客戶並未受到第三季景氣低迷的影響,無論是Sub 6 GHz 或 VCSEL 相關應用在下半年都有更多的R&D活動進行當中,這可以從第三季研發費用達到今年新高得到印證。

展望第四季,VCSEL 及 Infra 業務可望脫離谷底,優於第三季,但 Cellular 及 WiFi 仍持續在庫存調整當中,整體營收可能較上季成長 mid-single digit ,預期第四季毛利率約與第三季相當。"

# 關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年,位於林口華亞科技園區,是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備,客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外,並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面,穩懋以多元化及領先為原則,期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中,穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術:異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT),二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中,穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎,提供光電產品的開發與生產製造。

#### 免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知 風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外,公司並無義 務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。